


1613 19

Netzgeräte-Einbaukupplung nach JEITA RC-5322 JCBJ11, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten

- 1. Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- 2. Werkstoffe**
 Kontaktträger PBT GF, V0 nach UL 94
 Kontakt CuZn, versilbert
- 3. Mechanische Daten**
 Durchmesser Öffnung 7,0 mm
 Durchmesser Isolation 3,0 mm
 Durchmesser Mittelloch 1,05 mm
 Steckkraft 5–20 N
 Ziehkraft 4–15 N
 Steckzyklen ≥ 5000
 Kontaktierung mit Netzgerätestecker 1636 06
- 4. Elektrische Daten**
 Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
 Strombelastbarkeit 2 A
 Nennspannung 24 V DC
 Prüfspannung 500 V/60 s
 Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

1613 19

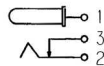
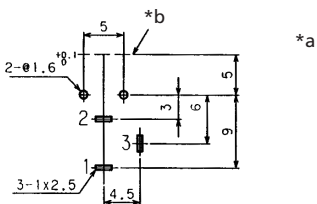
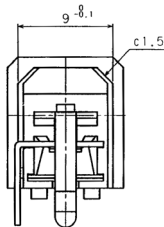
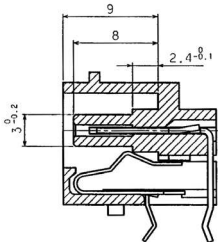
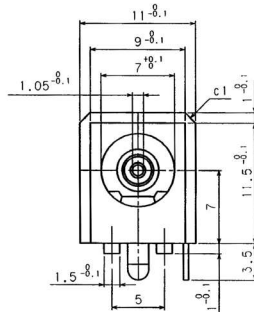
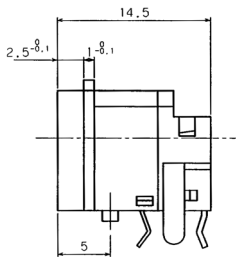
Power supply chassis socket acc. to JEITA RC-5322 JCBJ11, angular version, with break contact, for printed circuit boards

- 1. Temperature range** -20 °C/+70 °C
- 2. Materials**
 Insulating body PBT GF, V0 according to UL 94
 Contact CuZn, silver-plated
- 3. Mechanical data**
 Diameter opening 7.0 mm
 Diameter insulation 3.0 mm
 Diameter center hole 1.05 mm
 Insertion force 5–20 N
 Withdrawal force 4–15 N
 Mating cycles ≥ 5000
 Mating with power supply plug 1636 06
- 4. Electrical data**
 Contact resistance ≤ 30 mΩ
 Nominal power 2 A
 Nominal voltage 24 V DC
 Test voltage 500 V/60 s
 Insulation resistance ≥ 100 MΩ

1613 19

Embase femelle d'alimentation suivant JEITA RC-5322 JCBJ11, version angulaire, avec contact repos, pour cartes imprimées

- 1. Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- 2. Matériaux**
 Corps isolant PBT GF, V0 suivant UL 94
 Contact CuZn, argenté
- 3. Caractéristiques mécaniques**
 Diamètre orifice 7,0 mm
 Diamètre isolation 3,0 mm
 Diamètre orifice central 1,05 mm
 Force d'insertion 5–20 N
 Force de séparation 4–15 N
 Nombre de manœuvres ≥ 5000
 Raccordement avec connecteur mâle d'alimentation 1636 06
- 4. Caractéristiques électriques**
 Résistance de contact ≤ 30 mΩ
 Courant nominal 2 A
 Tension nominale 24 V DC
 Tension d'essai 500 V/60 s
 Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ



- *a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
 printed circuit board layout, solder side view
 modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder
- *b Vorderkante der Einbaukupplung
 socket front
 devant de l'embase

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1613 19	2	250

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique